

Datenblatt Produkt FK 243 MI 247 O



Board Level Kühlkörper>Aufsteckkühlkörper
ohne Lötflanke, für Halbleiterbauform TO 218, TO 220, TO 247

Kenndaten

Material:	Kupfer (Cu)
für Transistor:	<ul style="list-style-type: none"> • TO 220 • TO 248 • SIP-Multiwatt • TO 247 • TO 218
Breite:	20 mm
Höhe:	13 mm
Länge:	27 mm
Wärmewiderstand:	18,4 K/W
Oberfläche:	lötfähige Oberfläche
Ausführung:	ohne Lötflanke
Materialstärke:	0,6 mm

Technische Zeichnung

18,4 K/W

